

INVESTOR RELATIONS

TOTAL SOLUTION PROVIDER

MIRAI Semiconductors

SEMICONDUCTORS DISPLAY DEVICES



Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으로 미래반도체(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지 됨을 알려드리는 바 입니다.

본 투자 미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.



TOTAL SOLUTION PROVIDER

MIRAI Semiconductors

CONTENTS

Chapter 1.

회사소개

Chapter 2.

반도체 유통시장과
미래반도체

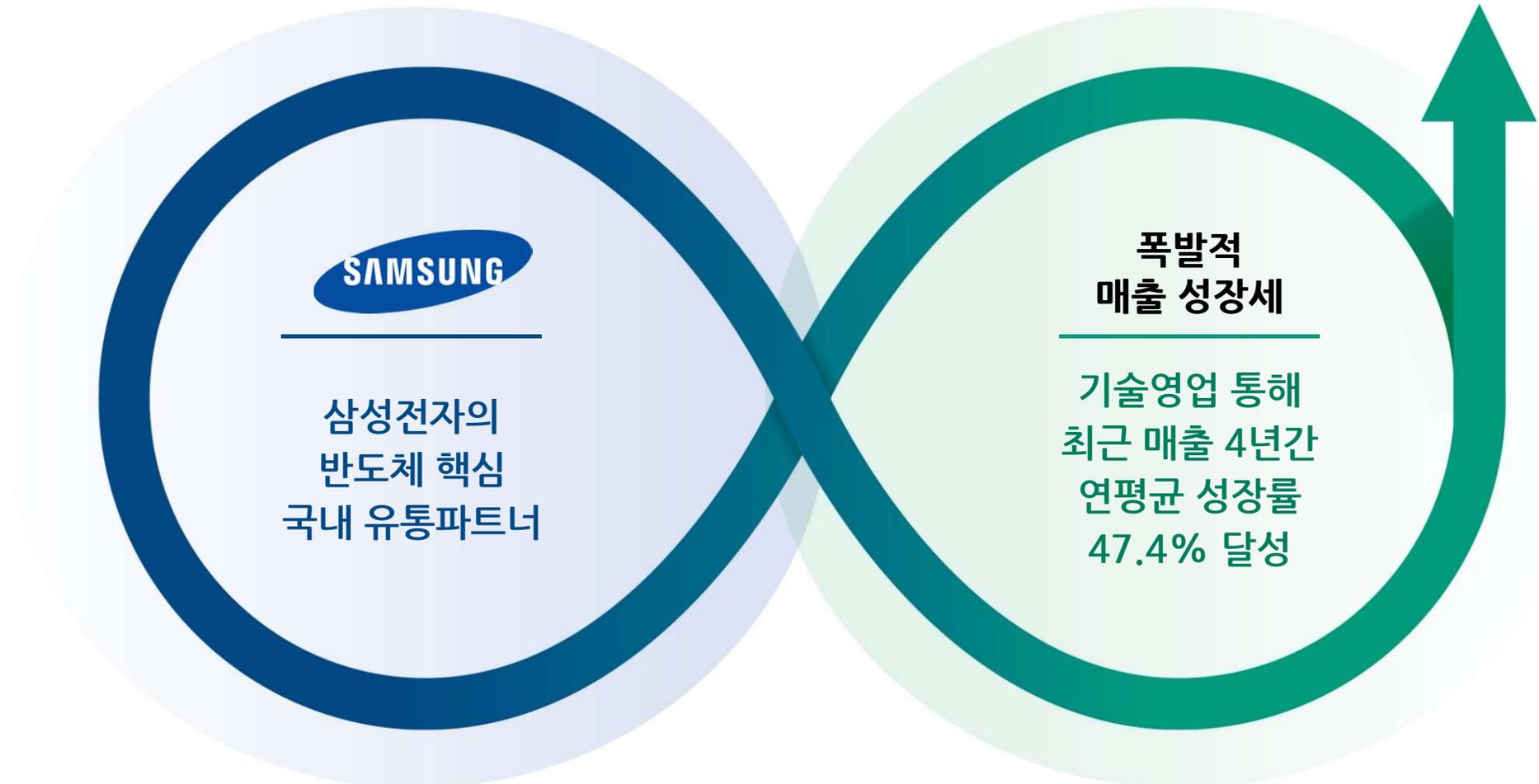
Chapter 3.

투자포인트

Chapter 4.

참고자료

삼성전자와 동반 성장하는 반도체 유통 전문기업



MIRAI Semiconductors
Total Solution Provider

CHAPTER 01

회사소개

01. 회사개요
02. 회사연혁
03. 조직 및 경영진
04. 비즈니스 포트폴리오



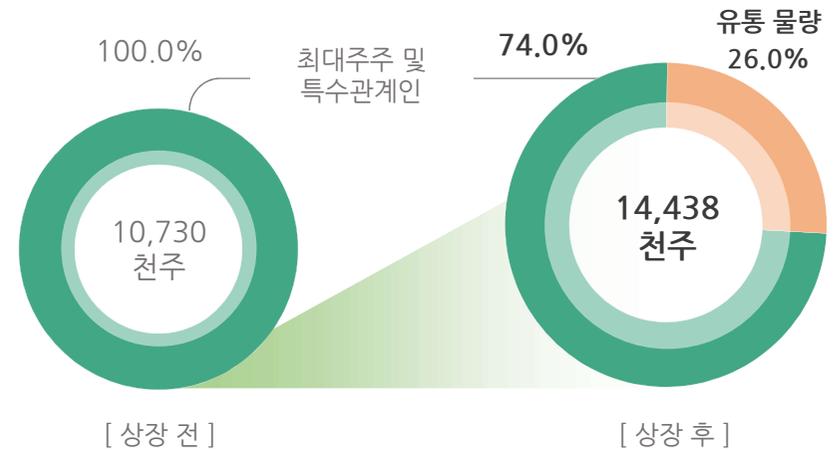
01. 회사개요

지분 유출없이 꾸준히 성장 중인 반도체 유통기업

일반 현황

| | |
|--------------|--|
| 회사명 (영문명) | 미래반도체 주식회사 (MIRAI SEMICONDUCTORS Co., Ltd.) |
| 대표이사 | 이 정 |
| 설립일 | 1996년 01월 04일 |
| 주요사업 | 반도체 유통 |
| 주요제품 | Semiconductors / Display devices |
| 임직원수 | 39명 [2023년 11월 기준] |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 경인로53길 15, 나동 4403호 |

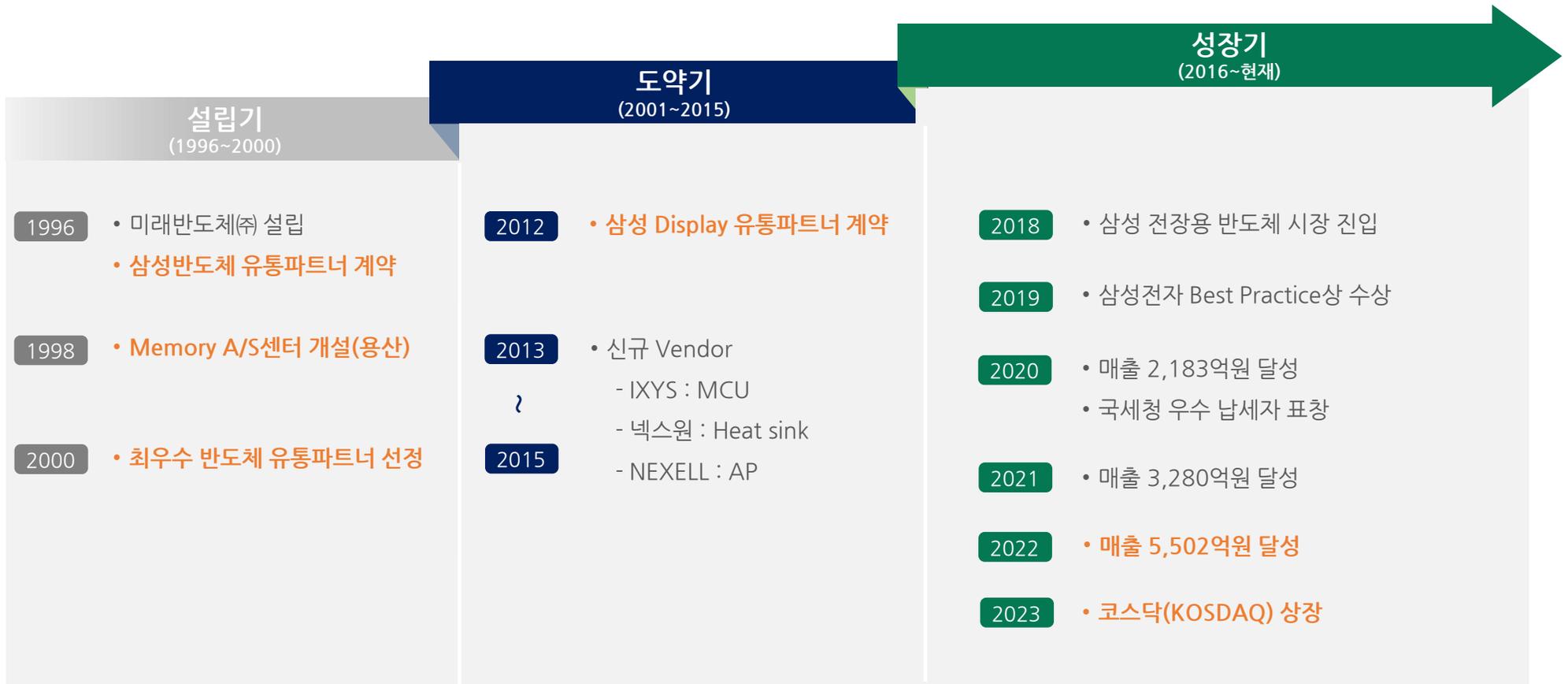
주주 구성



주) 1주당 액면가 100원.

02. 회사연혁

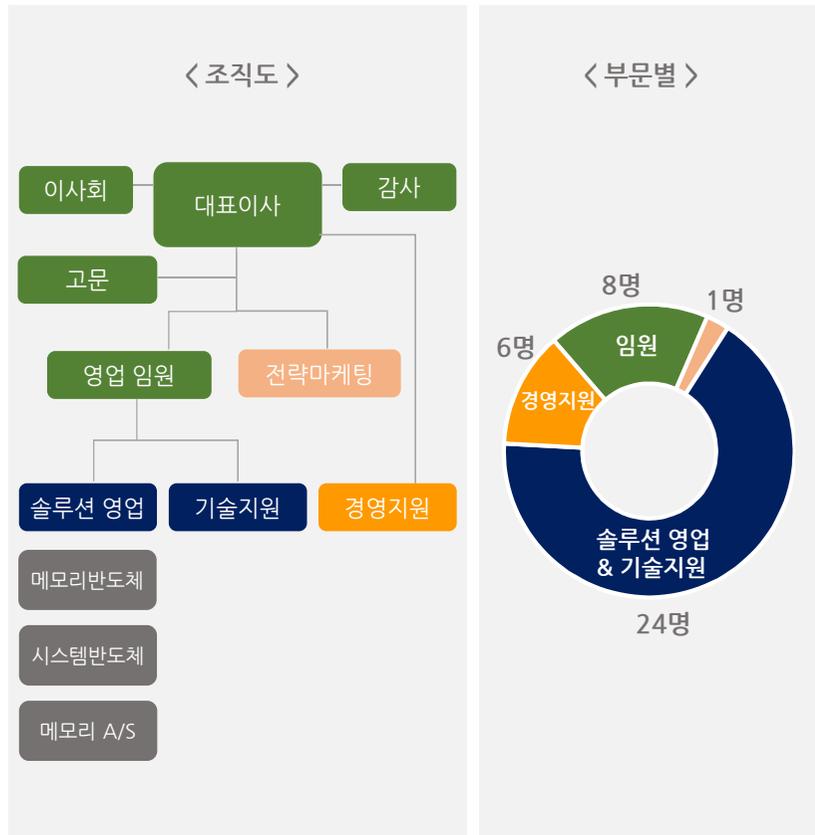
유통사업 핵심인 ITEM과 고객사 지속 확대를 통한 매출 성장



03. 조직 및 경영진

기술영업 중심의 솔루션 조직 운영 ... 삼성전자 출신의 전문 경영진 다수 포진

조직 구성



주) 2023년 11월 기준

경영진



대표이사 이 정

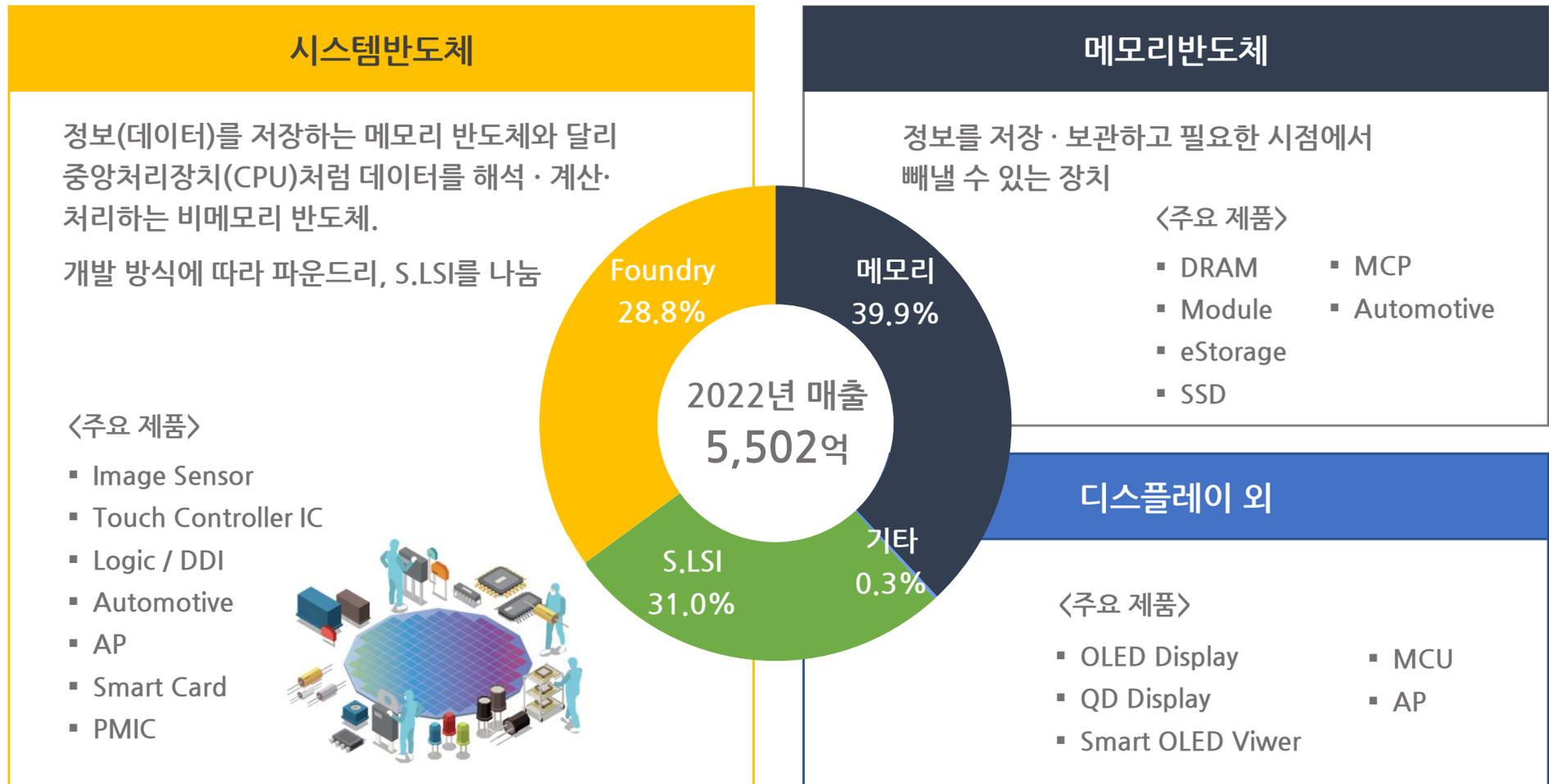
- 광운대학교 전자통신학과
- 삼성전자 반도체 영업부
- 삼성전자 Memory 영업부 Application Team
- 미래전자 대표
- (주)그리고 대표이사
- 미래반도체(주) 대표이사



주) 2023년 11월 기준

04. 비즈니스 포트폴리오

다양한 제품군을 통한 고객 확보



CHAPTER 02

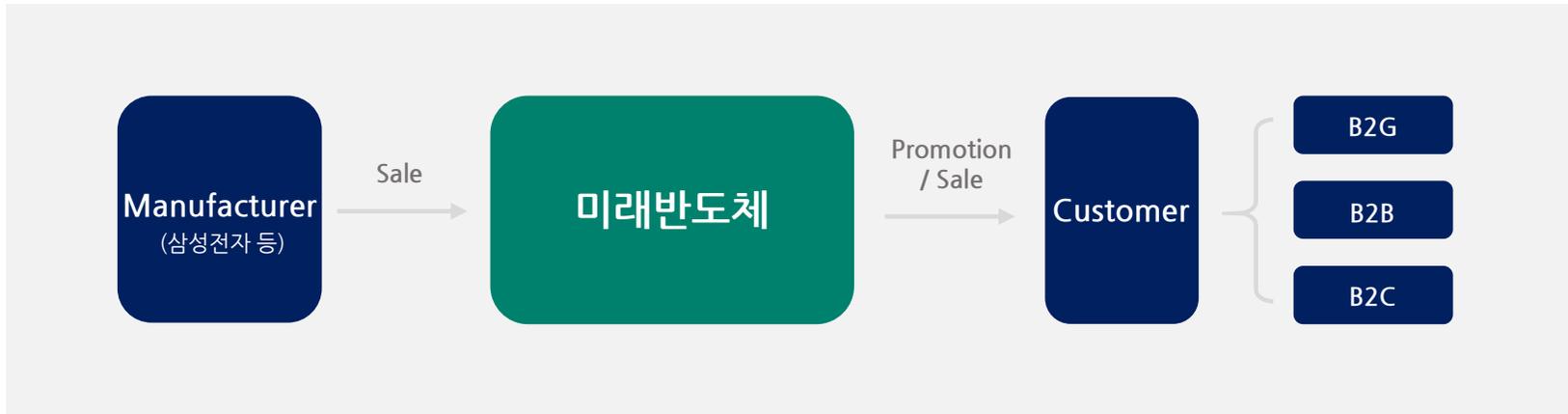
반도체 유통시장과 미래반도체

- 01. 반도체 유통시장 개요
- 02. 반도체 산업 전망
- 03. 업계현황
- 04. 경영성과
- 05. 매출 추이 및 구성
- 06. 적용 산업별 고객사

01. 반도체 유통시장 개요

반도체 산업 내 유통기업 역할 필수 ... 동반성장 관계 형성

반도체 유통 사업흐름



유통기업 필요성

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 고객사의 제품 생산에 필요한 반도체 기술 컨설팅 | 제조사(삼성전자)와 고객사간 생산일정 조율 | 제조사(삼성전자)의 공급 및 매출채권 관리 효율 증대 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

반도체 유통 시장 특징

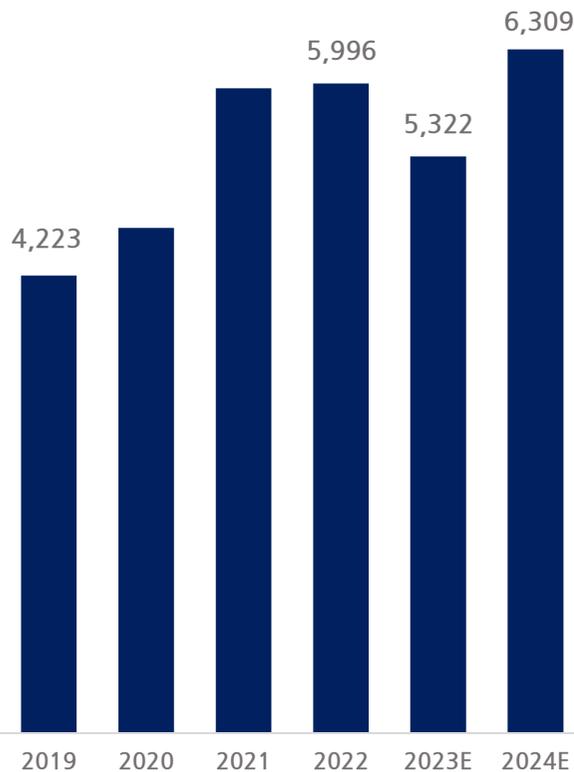
| | | |
|---|--|--|
| 높은 진입장벽 100% 담보액에 따른 대규모 운전자금 필요 | 공급사 교체 가능성 낮 고객사 맞춤형 시스템 반도체 교체 어려움 | 큰 경험곡선 효과 전방 제조사 시장지위 연동 유통기업 안정적 사업 전개 |
|---|--|--|

02. 반도체 산업 전망

반도체 산업의 성장과 수요 확대 지속

글로벌 반도체 시장

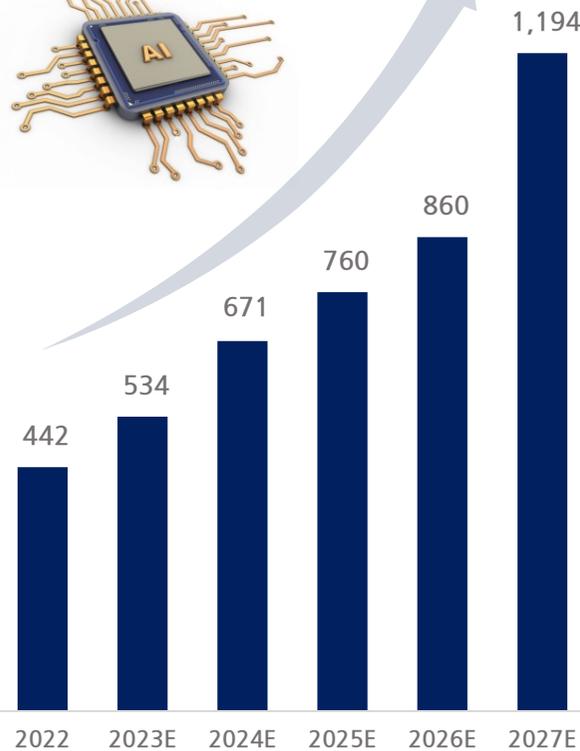
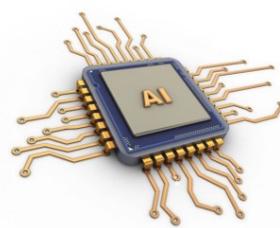
[단위 : 억USD]



주) 출처 : 가트너

AI 반도체

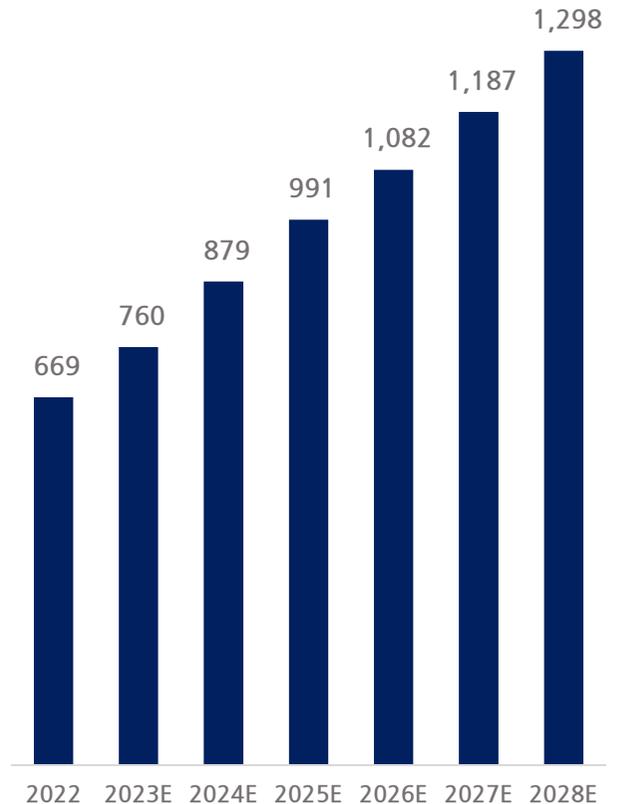
[단위 : 억USD]



주) 출처 : 가트너, 연합뉴스

차량용 반도체

[단위 : 억USD]

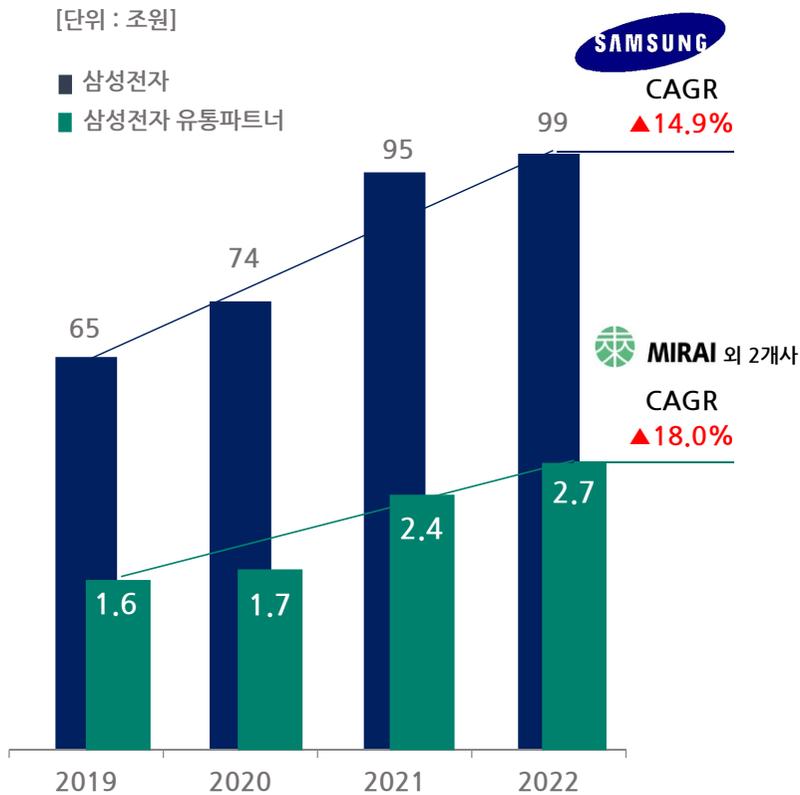


주) 출처 : 옴디아, 중앙일보

03. 업계 현황

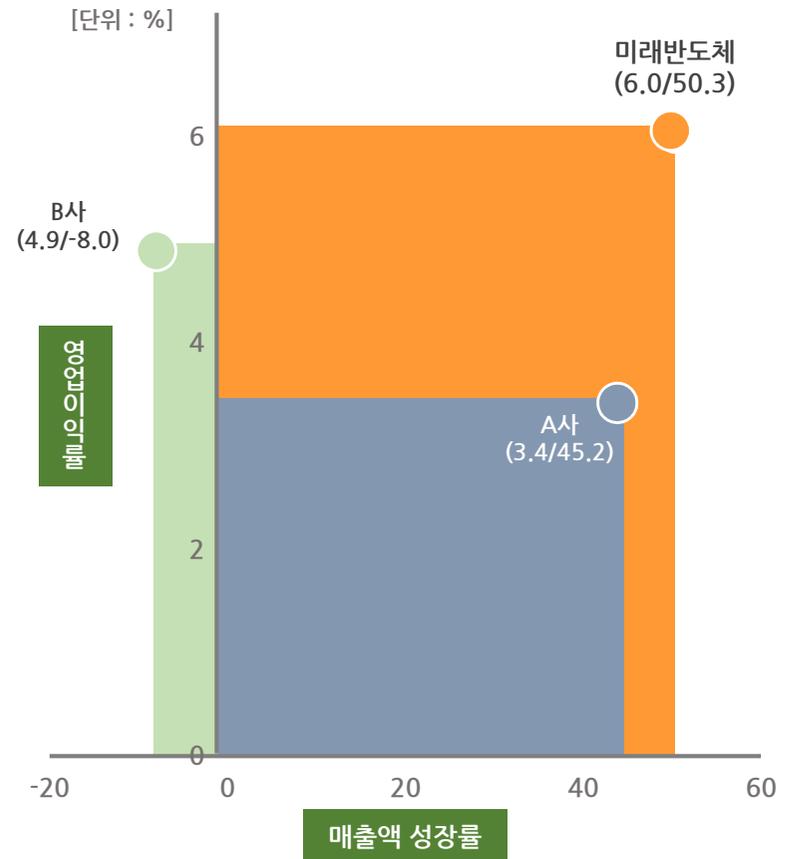
반도체 유통파트너 중 최우수 경영 실적 시현

삼성전자와 유통파트너 매출성장 추이



주) 2022년말 별도(개별)재무제표 기준이며, 유통파트너 매출은 단순 합산임.

삼성전자 유통파트너 경영실적 비교



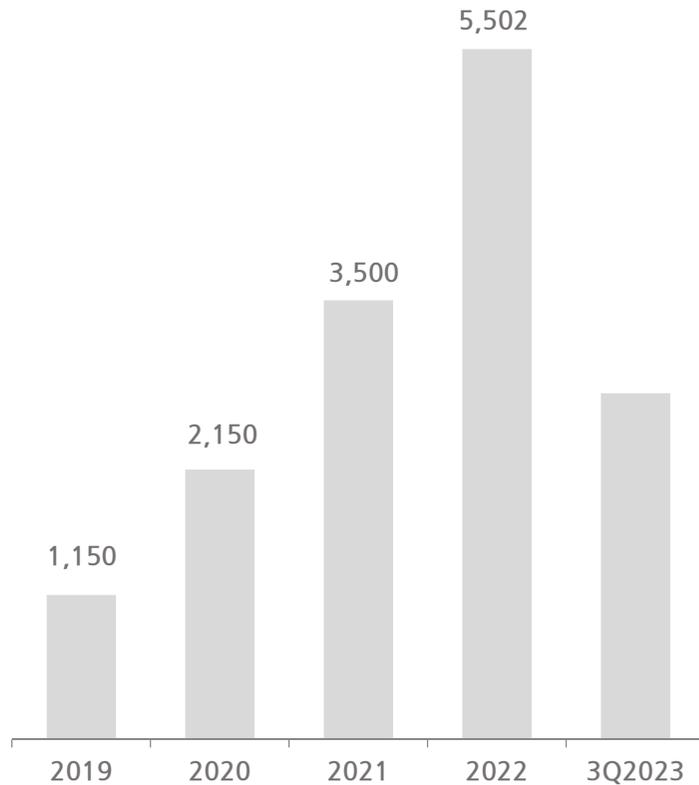
주) 2022년말 별도(개별)재무제표 기준이며, 매출액 성장률은 2021년 대비임

04. 경영성과

안정적인 수익 창출 ... 최근 4년간 연평균 47% 성장

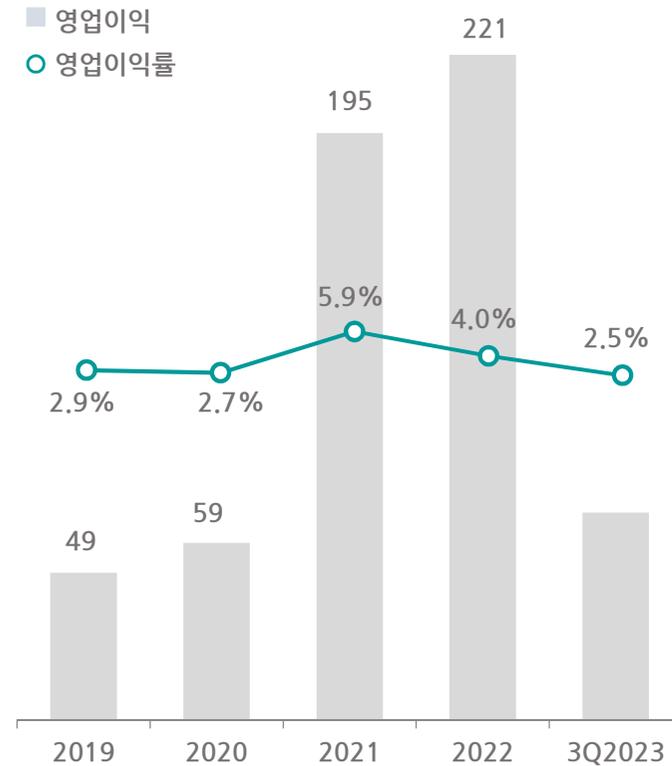
매출액

[단위: 백만원]



영업이익

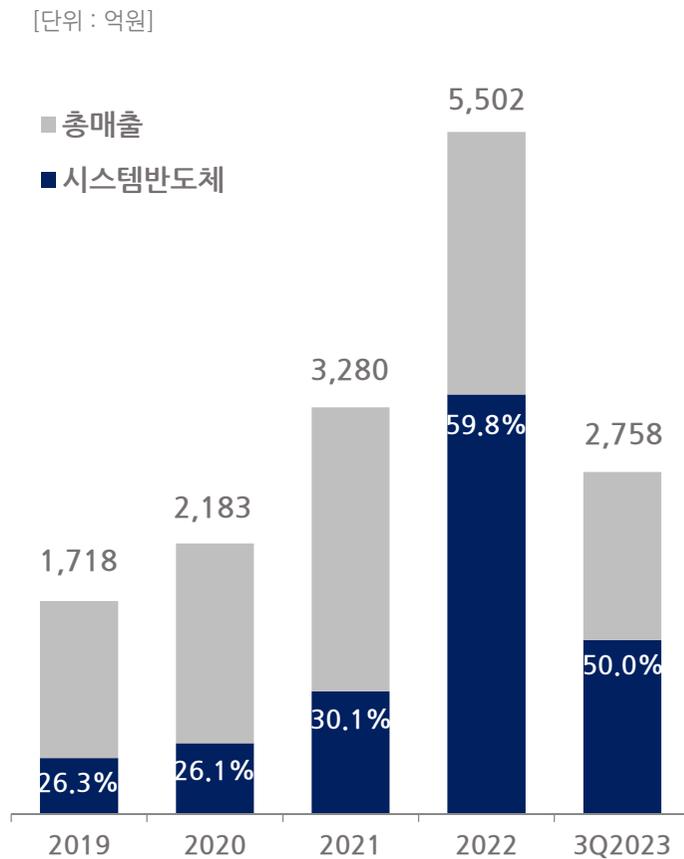
[단위: 백만원]



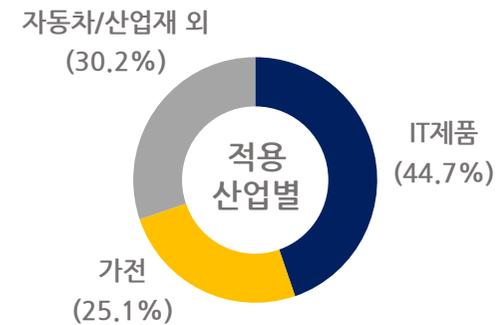
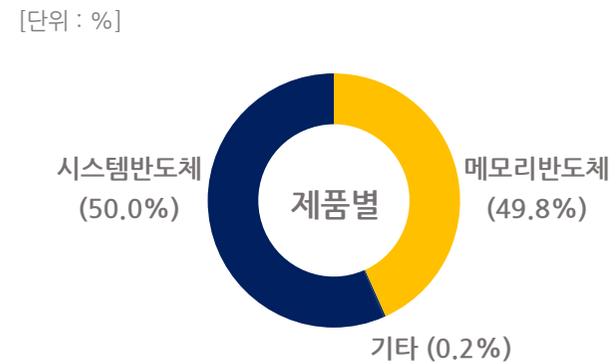
05. 매출 추이 및 구성

우량 거래선을 기반으로 한 시스템반도체 성장 부각

매출 제품군 추이



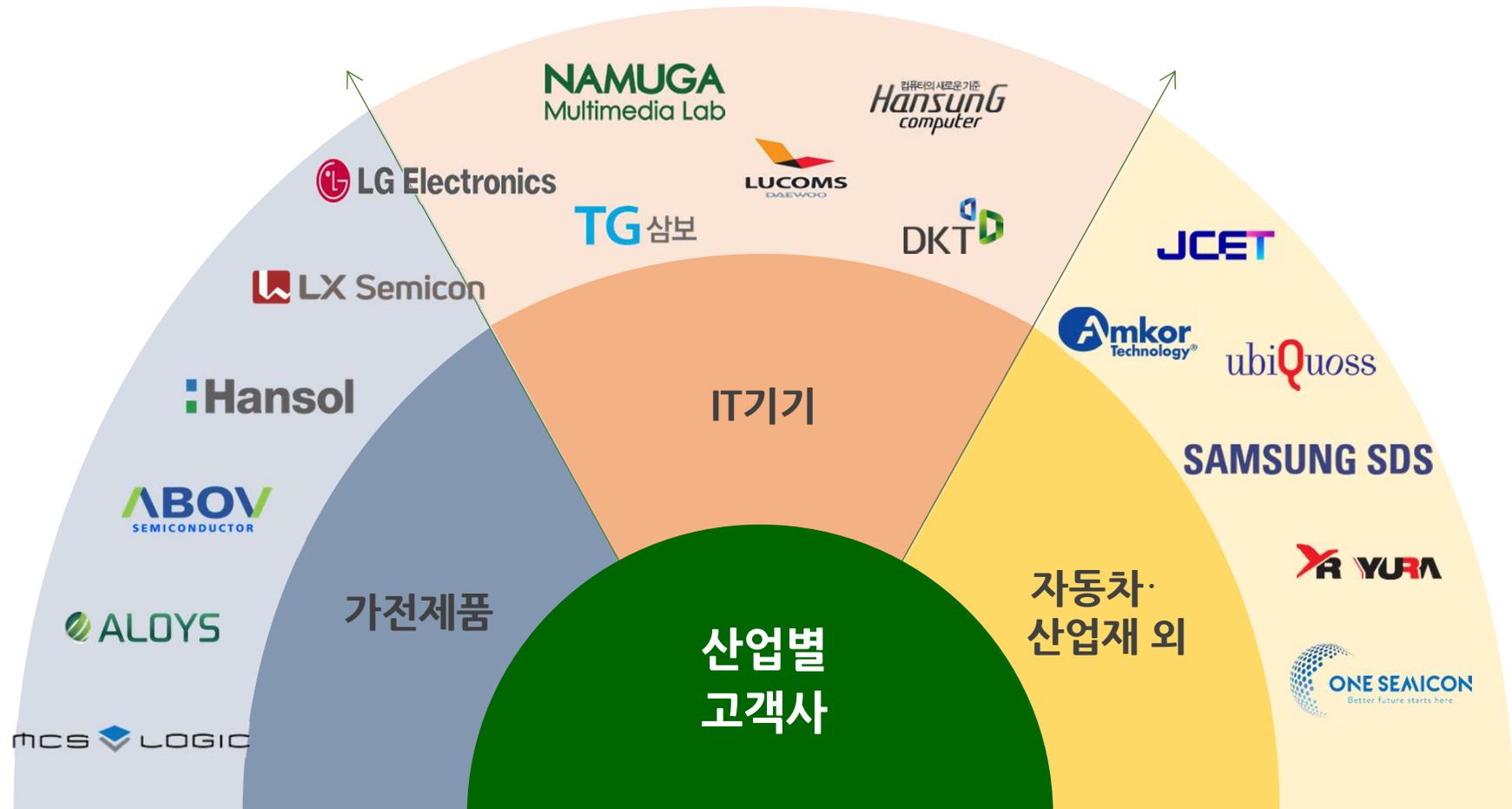
매출 구성



주) 2023년 3분기 누적 기준.

06. 적용 산업별 고객사

다양한 적용 산업별 글로벌 고객사 확보



MIRAI Semiconductors
Total Solution Provider

CHAPTER 03

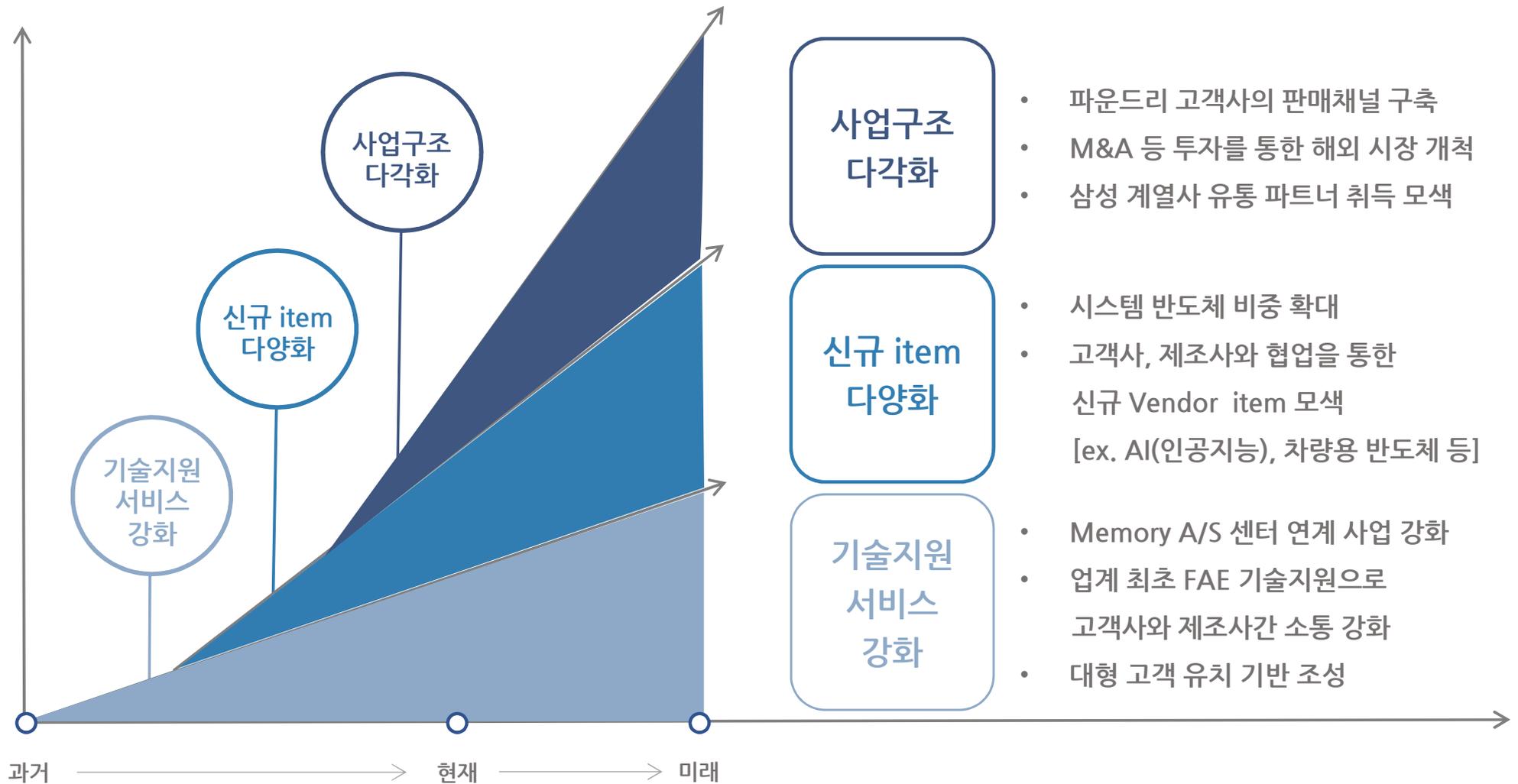
투자포인트

01. 성장전략
02. 우호적인 시장환경 전개
03. 사업전략
04. 비전



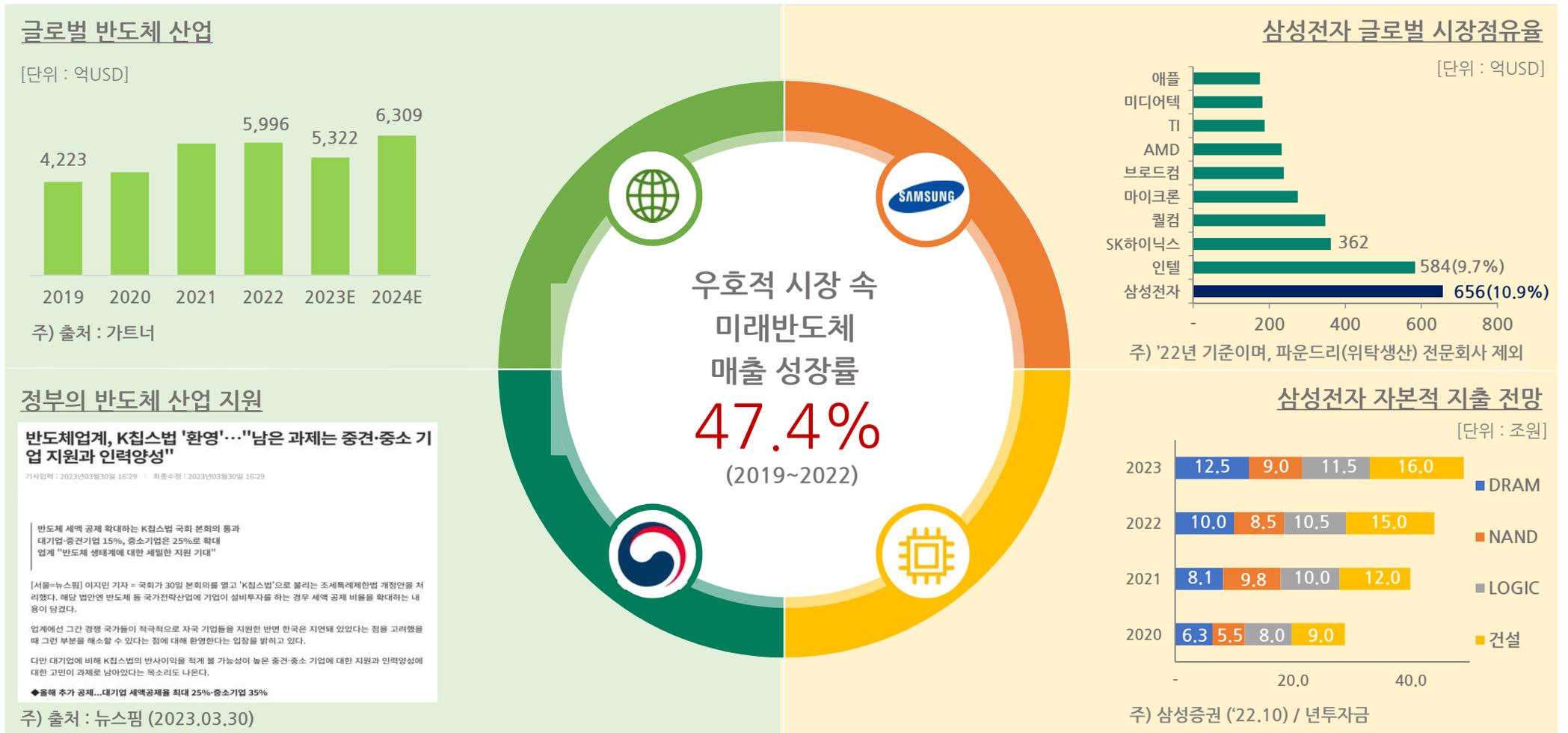
01. 성장전략

사업구조 다각화 및 신규 ITEM 등 성장동력 확보



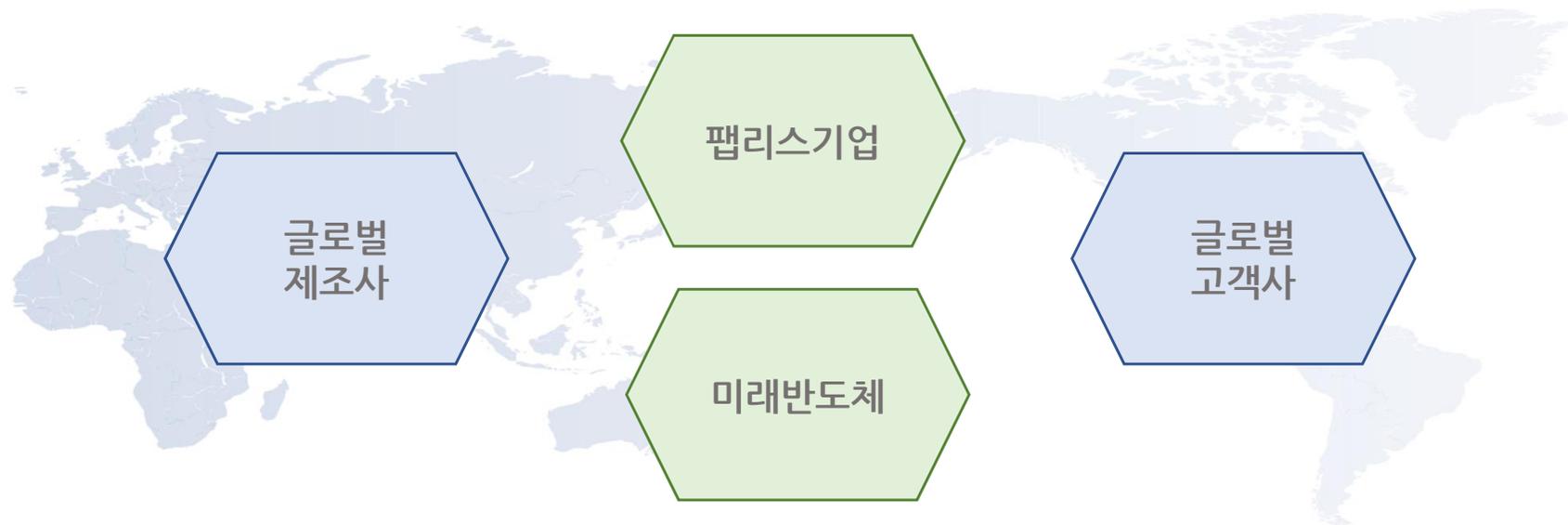
02. 우호적인 시장환경 전개

반도체 관련 시장 우호적 전개 ... 큰 폭의 매출 및 수익 증가



03. 사업전략

사업구조 다각화를 통한 외형 확대



반도체 유통 노하우 기반
고객 지원

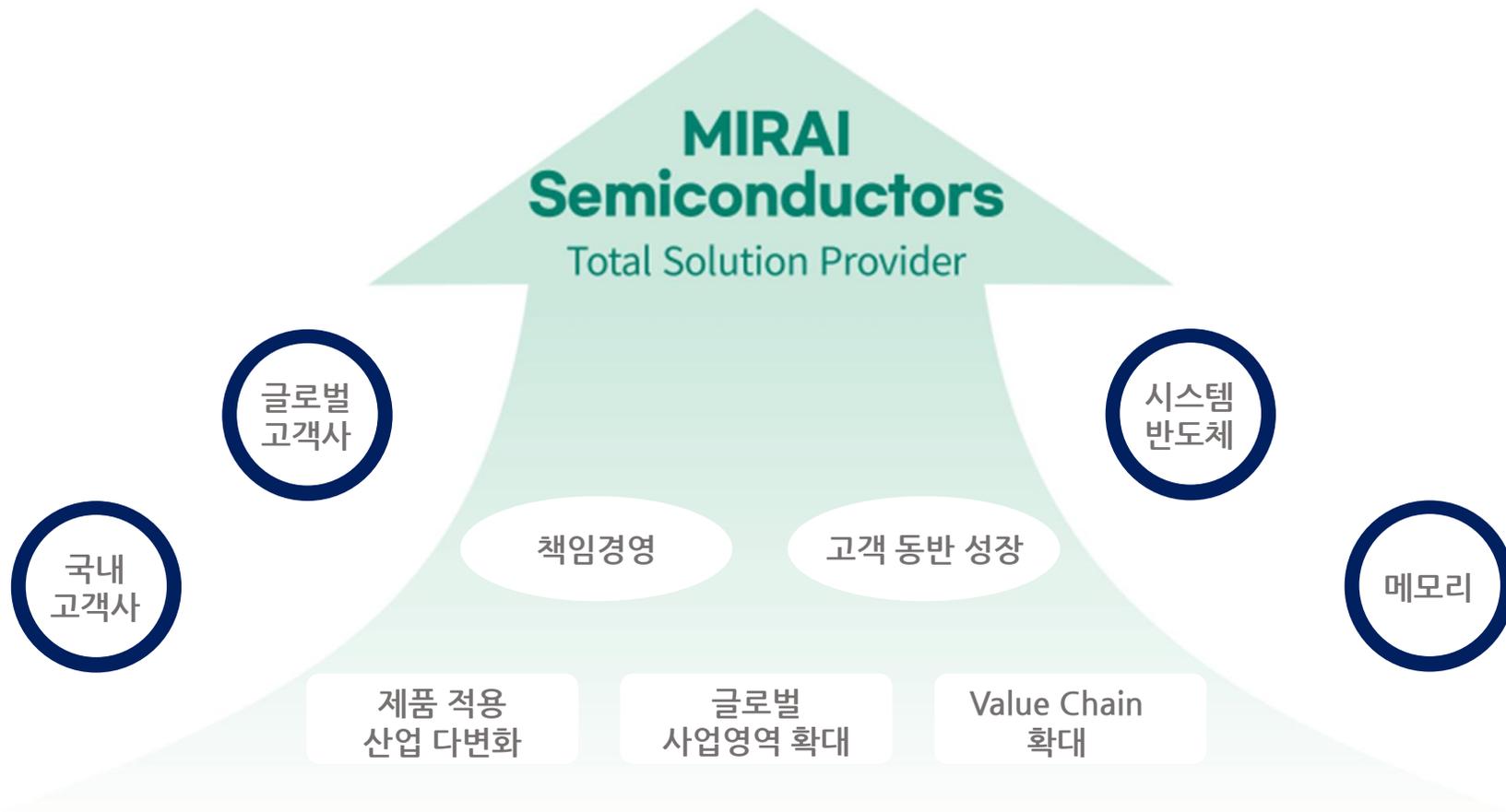
고객과 함께
동반 성장

시스템반도체
Value Chain 확대

다양한 글로벌 기업과
네트워크 확대

04. 비전

공격적인 사업전개로 글로벌 종합유통기업 등극



MIRAI Semiconductors
Total Solution Provider

CHAPTER 04

참고자료

01. 요약 재무정보
02. 주요 제품 소개



01. 요약 재무정보

요약 재무상태표

[단위 : 백만원]

| 구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3Q2023 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 유동자산 | 29,051 | 31,061 | 89,157 | 109,963 | 129,397 |
| 비유동자산 | 854 | 1,283 | 3,034 | 4,503 | 4,865 |
| 자산총계 | 29,905 | 32,344 | 92,191 | 114,466 | 134,262 |
| 유동부채 | 8,036 | 5,970 | 42,876 | 24,586 | 28,272 |
| 비유동부채 | 2,125 | 2,015 | 10,185 | 35,529 | 27,326 |
| 부채총계 | 10,161 | 7,985 | 53,061 | 60,115 | 55,598 |
| 자본금 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,444 |
| 자본잉여금 | - | - | - | - | 21,199 |
| 이익잉여금 | 18,671 | 23,285 | 38,056 | 53,278 | 56,021 |
| 자본총계 | 19,744 | 24,358 | 39,130 | 54,351 | 78,664 |

주1) 2022년 이후는 감사 받은 연결재무제표로서, K-IFRS 기준으로 작성되었음.

주2) 2019년~2021년은 감사 받은 재무제표로서, 일반기업회계기준으로 작성되었음.

요약 손익계산서

[단위 : 백만원]

| 구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3Q2023 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 매출액 | 171,833 | 218,296 | 328,046 | 550,153 | 275,757 |
| 매출원가 | 163,475 | 208,401 | 303,751 | 521,652 | 263,974 |
| 매출총이익 | 8,358 | 9,895 | 24,295 | 28,501 | 11,783 |
| 판매비와관리비 | 3,461 | 3,999 | 4,739 | 6,399 | 4,852 |
| 영업이익 | 4,897 | 5,896 | 19,556 | 22,102 | 6,931 |
| 영업외수익 | 939 | 1,612 | 1,646 | 9,761 | 6,614 |
| 영업외비용 | 1,331 | 2,346 | 2,292 | 12,127 | 8,827 |
| 법인세전순이익 | 4,505 | 5,162 | 18,910 | 19,736 | 4,718 |
| 법인세비용 | 1,127 | 1,115 | 4,139 | 4,723 | 1,185 |
| 당기순이익 | 3,378 | 4,047 | 14,771 | 15,013 | 3,533 |

주1) 2022년 이후는 감사 받은 연결재무제표로서, K-IFRS 기준으로 작성되었음.

주2) 2019년~2021년은 감사 받은 재무제표로서, 일반기업회계기준으로 작성되었음.

02. 주요 제품 소개

| 제품명 | | 제품소개 |
|---------|--|--|
| 메모리 반도체 | DRAM (Dynamic Random-Access Memory) | 일반적으로 컴퓨터 및 전자 제품의 데이터를 저장하는 장치로 대용량 임시기억장치로 사용되며, 정보를 유지하려면 지속적으로 전기 공급이 필요한 휘발성 메모리입니다. 현재 Automotive, Mobile, Network, PC, IT제품 등 전자기기 전반에 걸쳐 DRAM이 사용되고 있습니다. |
| | NAND Flash | 전원이 없는 상태에서도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 말합니다. 스마트폰, PC의 주저장장치로 활용되며, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 다양한 분야에 적용되어 수요가 증가하고 있습니다. |
| | SSD | 하드디스크(이하 HDD)를 대체하는 고속의 보조기억 장치로, HDD 보다 무게와 소음, 발열을 줄이고 성능을 향상시킨 제품을 말합니다. PC, Server, Automotive 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. |
| 시스템 반도체 | Touch controller IC | 스크린에 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 입력장치로서, 스마트폰의 보급에 힘입어 널리 확대되고 있습니다. |
| | Camera Image Sensor | 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기적 디지털 신호로 변환해주는 역할로, 영상신호를 저장하고 전송하여 디스플레이 장치로 촬영한 사진을 볼 수 있도록 만들어주는 IC입니다. 스마트폰, 메타버스, 자율주행 등의 시장이 확대되면서 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. |
| | PMIC (Power Management IC) | 각 부품에 알맞은 전력을 변환하고 분배하고 제어하여, 전력을 효율적으로 공급하는 IC 입니다. 산업용 및 전장용에서 활용도가 증가하고 있어 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. |

감사합니다



서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호(구로동, 중앙유통단지)

TEL : 02-6678-2511 FAX : 02-6242-2600

www.miraisemi.co.kr